IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

OSADA, Shoichi; ASANO, Eiichi; INO, Shigeki; AOKI, Applicant(s): Takayuki; TOMIYOSHI, Kazutoshi; SHIOBARA, Toshio

Application No.:

Group:

Filed:

April 26., 2000

Examiner:

For:

SEMICONDUCTOR ENCAPSULATING EPOXY RESIN COMPOSITION AND

SEMICONDUCTOR DEVICE

LETTER

Assistant Commissioner for Patents Box Patent Application

April 26, 2000 0171-0679P-SP

Washington, D.C. 20231

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

Country	Application No.	Filed
JAPAN	11-118155	04/26/99
JAPAN	11-118408	04/26/99

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this. concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

Reg. No. 28.97

P. OV Box 747 /

Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment (703) 205-8000 /cw

日本国特許

PATENT OFFICE
IAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed h this Office.

出願年月日 ate of Application:

1999年 4月26日

願番号 plication Number:

平成11年特許願第118155号

顧 人 licant (s):

信越化学工業株式会社

1999年 9月17日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近幕隆

日本国特許

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed h this Office.

出願年月日 ate of Application:

1999年 4月26日

額 番 号 blication Number:

平成11年特許顯第118408号

顧 人
icant (s):

信越化学工業株式会社

1999年 9月17日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆

